

Rockchip

TEE 安全 SDK 开发指南

发布版本:**1.10**

日期:**2019.03**

免责声明

本文档按“现状”提供，福州瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自所有者所有。

版权所有 © 2018 福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址：福建省福州市铜盘路软件园 A 区 18 号

网址：www.rock-chips.com

客户服务电话：+86-591-83991906

客户服务传真：+86-591-83951833

客户服务邮箱：www.rock-chips.com

前言

概述

本文档主要介绍 Rockchip TEE 安全相关固件说明、TEE 环境搭建、CA/TA 开发测试、TA 调试方法、TA 签名方法以及注意事项。

产品版本

芯片名称	内核版本
适用全平台芯片	适用全平台内核版本

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2018/4/26	V1.0	张志杰	初始版本
2019/3/18	V1.1	张志杰	1.新增 uboot TEE 环境说明 2.优化 V1 与 V2 版本区分说明

目录

1	TrustZone 简介	1-1
1.1	什么是 TrustZone.....	1-1
1.2	TrustZone 软硬件架构	1-1
2	TEE 环境	2-3
2.1	平台说明	2-3
2.2	TEE 固件	2-3
2.3	TEE uboot 驱动	2-4
2.4	TEE linux kernel 驱动	2-5
2.5	TEE 库文件	2-5
3	CA/TA 开发与测试	3-6
3.1	Android	3-6
3.2	Linux.....	3-7
4	TA 签名方法	4-7
4.1	签名 TA 过程	4-7
4.2	验证 TA 过程	4-8
5	TA 调试方法	5-8
6	内存相关说明	6-9
7	相关资料扩展	7-9
8	注意事项	8-10

插图目录

图 1-1 TrustZone 安全与非安全环境	1-1
图 1-2 TrustZone 软件架构	1-2
图 5-1 TA 异常 log 信息	5-8
图 5-2 TA 反汇编信息	5-9
图 6-1 ARMv8 架构 TEE 内存分配情况	6-9
图 6-2 ARMv7 架构 TEE 内存分配情况	6-9

表格目录

未找到图形项目表。

1 TrustZone 简介

1.1 什么是 TrustZone

ARM TrustZone 技术是系统范围的安全方法，针对高性能计算平台上的大量应用，包括安全支付、数字版权管理(DRM)、企业服务和基于 Web 的服务。

TrustZone 技术与 Cortex™-A 处理器紧密集成，并通过 AMBA-AXI 总线和特定的 TrustZone 系统 IP 块在系统中进行扩展。此系统方法意味着可以保护安全内存、加密块、键盘和屏幕等外设，从而可确保它们免遭软件攻击。

按照 TrustZone Ready Program 建议开发并利用 TrustZone 技术的设备提供了能够支持完全可信执行环境(TEE)以及安全感知应用程序和安全服务的平台。

智能手机和平板电脑等最新设备为消费者提供了基于扩展服务集的高价值体验，移动设备已发展为能够从 Internet 下载各种大型应用程序的开放软件平台。这些应用程序通常由设备 OEM 进行验证以确保质量，但并非可对所有功能进行测试，并且攻击者正在不断创建越来越多以此类设备为目标的恶意代码。

同时，移动设备处理重要服务的需求日益增加。从能够支付、下载和观看某一特定时段的最新好莱坞大片，到能够通过手机远程支付帐单和管理银行帐户，这一切都表明，新的商业模式已开始出现。

这些发展趋势已使手机有可能成为恶意软件、木马和 rootkit 等病毒的下一软件攻击目标。但是，通过应用基于 ARM TrustZone 技术的高级安全技术并整合 SecurCore™防篡改元素，可开发出能够提供功能丰富的开放式操作环境和强大安全解决方案的设备。

可信应用程序采用基 TrustZone 技术的 SoC（运行可信执行环境），与主 OS 分开，可防止软件/恶意软件攻击。TrustZone 可切换到安全模式，提供硬件支持的隔离。可信应用程序通常是可集装箱化的，如允许不同支付公司的可信应用程序共存于一台设备上。处理器支持 ARM TrustZone 技术是所有 Cortex-A 类处理器的基本功能，是通过 ARM 架构安全扩展引入的。这些扩展可在供应商、平台和应用程序中提供一致的程序员模型，同时提供真实的硬件支持的安全环境。

1.2 TrustZone 软硬件架构

1.2.1 硬件架构

TrustZone 硬件架构旨在提供安全框架，从而使设备能够抵御将遇到的众多特定威胁。TrustZone 技术可提供允许 SoC 设计人员从大量可在安全环境中实现特定功能的组件中进行选择的基础结构，而不提供固定且一成不变的安全解决方案。

架构的主要安全目标是支持构建可编程环境，以防止资产的机密性和完整性受到特定攻击。具备这些特性的平台可用于构建一组范围广泛的安全解决方案，而使用传统方法构建这些解决方案将费时费力。

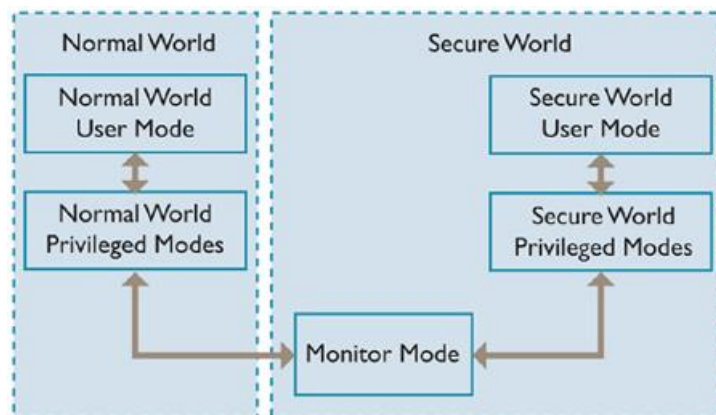


图 1-1 TrustZone 安全与非安全环境

可通过以下方式确保系统安全：隔离所有 SoC 硬件和软件资源，使它们分别位于两个区域（用于安全子系统的安全区域以及用于存储其他所有内容的普通区域）中。支持 TrustZone 的 AMBA3 AXI™总线构造中的硬件逻辑可确保普通区域组件无法访问安全区域资源，从而在这两个区域之间构建强大边界。将敏感资源放入安全区域的设计，以及在安全的处理器内核中可靠运行软件可确保资产能够抵御众多潜在攻击，包括那些通常难以防护的攻击（例如，使用键盘或触摸屏输入密码）。通过在硬件中隔离安全敏感的外设，设计人员可限制需要通过安全评估的子系统的数目，从而在提交安全认证设备时节省成本。

TrustZone 硬件架构的第二个方面是在一些 ARM 处理器内核中实现的扩展。通过这些额外增加的扩展，单个物理处理器内核能够以时间片的方式安全有效地同时从普通区域和安全区域执行代码。这样，便无需使用专用安全处理器内核，从而节省了芯片面积和能源，并且允许高性能安全软件与普通区域操作环境一起运行。

更改当前运行的虚拟处理器后，这两个虚拟处理器通过新处理器模式（称为监视模式）来进行上下文切换。

物理处理器用于从普通区域进入监视模式的机制受到密切控制，并且这些机制始终被视为监视模式软件的异常。要监视的项可由执行专用指令（安全监视调用（SMC）指令）的软件触发，或由硬件异常机制的子集触发。可对 IRQ、FIQ、外部数据中止和外部预取中止异常进行配置，以使处理器切换到监视模式。

在监视模式中执行的软件是实现定义的，但它通常保存当前区域的状态，并还原将切换到区域位置的状态。然后，它会执行从异常返回的操作，以在已还原区域中重新启动处理过程。TrustZone 硬件架构的最后一个方面是安全感知调试基础结构，它可控制对安全区域调试的访问，而不会削弱普通区域的调试可视化。

1.2.2 软件架构

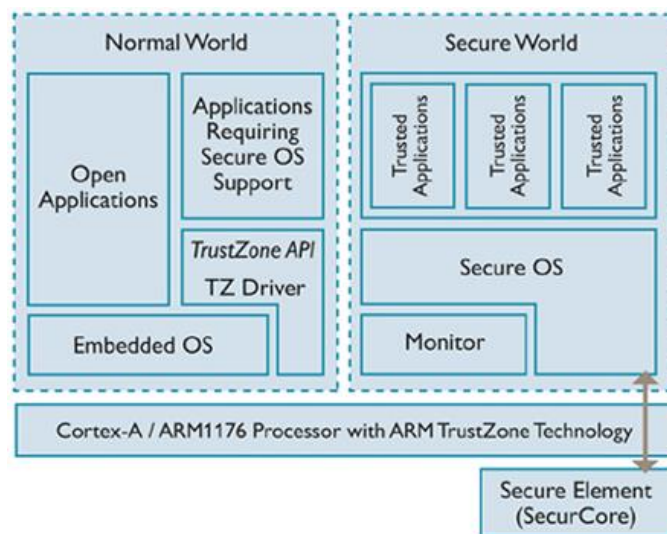


图 1-2 TrustZone 软件架构

在 SoC 硬件中实现安全区域要求在其中运行某些安全软件，并利用存储在其中的敏感资产。

可能有许多支持 TrustZone 的处理器内核上的安全区域软件堆栈可实现的软件架构。最高级的软件架构是专用安全区域操作系统；最简单的是放置在安全区域中的同步代码库。这两个极端架构之间有许多中间选项。

专用安全内核可能是一种复杂但强大的设计。它可模拟多个独立安全区域应用程序的并发执行、新安全应用程序的运行时下载以及完全与普通区域环境独立的安全区域任务。

这些设计与将在 SoC 中看到的软件堆栈非常类似，它们在非对称多处理(AMP)配置中使用两个单独的物理处理器。在每个虚拟处理器上运行的软件是独立的操作系统，并且每个区域使用硬件中断来抢占当前运行的区域和获得处理器时间。

使用将安全区域任务与请求这些任务的普通区域威胁相关联的通信协议的紧密集成设计可提供对称多处理(SMP)设计的许多优点。例如，在这些设计中，安全区域应用程序可继承它支持的普通区域任务的优先级。这将导致对媒体应用程序做出某些形式的软实时响应。

安全扩展是 ARM 架构的开放式组件，因此任何开发人员都可创建自定义安全区域软件环境，以满足其要求。

1.2.3 TrustZone 与 TEE

支付、网上银行、内容保护和企业身份验证之类的应用可通过利用 TrustZone 技术增强型设备所提供的三个关键要素来提高其完整性、功能和用户体验：

1. 面向软件的安全执行环境，可防止从富操作系统发起恶意软件攻击
2. 已知良好的硬件信任根，可在富操作领域检查数据和应用程序的完整性，确保安全环境不受到损害
3. 按需访问安全外设，如内存、键盘/触摸屏，甚至显示器

基于 ARM TrustZone 技术的设备与开放 API 相结合，提供了可信执行环境(TEE)，开发人员需要通过一种新型软件才能实现其功能和一致性：这种软件就是可信应用程序。典型可信应用程序可在普通区域和安全区域各包含部分代码，例如，处理关键存储和操控。TEE 还提供了与其他可信应用程序的隔离，使多个可信服务可以共存。

TEE API 的标准化（由 GlobalPlatform 管理）将会使服务提供商、运营商和 OEM 的可互操作可信应用程序和服务实现市场化。

ARM TrustZone 技术无需单独的安全硬件来验证设备或用户的完整性。它通过在主手机芯片集中提供真正的硬件信任根来实现这一点。

为确保应用程序的完整性，TrustZone 还提供了安全执行环境（即可信执行环境 (TEE)），在此环境中只有可信应用程序才能运行，从而防止遭到黑客/病毒/恶意软件形式的攻击。

TrustZone 硬件提供了 TEE 与软件攻击媒介的隔离。硬件隔离可扩展为保护一直到物理外设（包括键盘/触摸屏等）的数据输入和输出。

正是具备了这些关键功能，采用 TrustZone 技术的芯片集提供了众多机会来重新定义用户可以访问的服务（更多、更好的服务），如何访问服务（更快、更轻松）以及在何处访问服务（随时随地）。

在大多数 Android 设备上，Android Boot 加载程序都不会验证设备内核的真实性。希望进一步控制其设备的用户可能会安装破解的 Android 内核来对设备进行 root。破解的内核可让超级用户访问所有数据文件、应用程序和资源。一旦破解内核损坏，则会导致服务被拒绝。如果内核包含恶意软件，则将危害企业数据的安全性。

而 Secure Boot 可有效防止上述问题，Secure Boot 是一种安全机制，它可防止在启动过程中加载未经授权的启动加载程序和内核。由值得信任的已知权威机构以加密方式签名的固件映像（如操作系统和系统组件）会被视为经过授权的固件。安全启动组件可以形成第一道防线，用以防范恶意软件对设备进行攻击。

2 TEE 环境

2.1 平台说明

Rockchip 平台中 Android 7.1 及更高版本 SDK 默认均支持 TEE 环境，Android 7.1 以下版本默认不支持 TEE 环境。Linux 版本 SDK 默认不支持 TEE 环境。

Rockchip 平台采用的 TEE 方案为 OP-TEE，TEE API 符合 GlobalPlatform 标准。

目前运行在 rockchip 平台上的 OP-TEE 有两个版本，OP-TEE V1 与 OP-TEE V2。

1. RK3288、RK3328、RK312x、RK322x、RK322xh、RK3368、RK3399、RK3399Pro 采用 OP-TEE V1 版本。

2. 其他平台均采用 OP-TEE V2 版本。

两个版本在 TEE 库文件、TA 文件、Secure OS 固件方面均有不同，需根据具体平台采用不同版本 TEE 相关组件。

2.2 TEE 固件

TEE Secure OS 的源码不开源，binary 位于目录 u-boot/tools/rk_tools/bin 或 rkbin/bin 下。

1. ARMv7 平台（RK312x, RK3288, RK322x 等）的 TEE binary 由工具 u-boot/tools/rk_tools/loaderimage 打包成固件 trust.img, binary 的命名如下：
`<platform>_tee_[ta]_<version>.bin`
 名称中带 ta 的为支持外部 TA 运行，不带 ta 则不支持运行外部 TA。
2. ARMv8 平台（RK3368, RK3399, RK3228H, RK3328 等）的 TEE binary 由工具 u-boot/tools/rk_tools/trust_merger 将 BL31/BL32 等 bin 打包成固件 trust.img, TEE binary 的命名如下：
`<platform>_bl32_<version>.bin`
3. 若 rkbin/RKTRUST/<platform>.ini 中 [BL32_OPTION] 下 SEC=0，则需要将其改成 SEC=1，否则 trust.img 将不包含 Secure OS，无法运行 TEE 相关服务。

2.3 TEE uboot 驱动

目前一些安全的操作需要在 U-Boot 这级操作或读取一些数据必须需要 OP-TEE 帮忙获取。U-Boot 里面实现了 OP-TEE Client 代码，可以通过该接口与 OP-TEE 通信。OP-TEE Client 驱动在 lib/optee_client 目录下，API 符合 GP 规范。

目前尚不支持客户在 uboot 中开发自己的 CA/TA。

2.3.1 宏定义说明

CONFIG_OPTEE_CLIENT, U-Boot 调用 OP-TEE 总开关。

CONFIG_OPTEE_V1, 采用 OP-TEE V1 的平台使用，如 312x,322x,3288,3228H,3368,3399。

CONFIG_OPTEE_V2, 采用 OP-TEE V2 的平台使用，如 3326,3308。

CONFIG_OPTEE_ALWAYS_USE_SECURITY_PARTITION, 当 emmc 的 rpmb 不能用，才开这个宏，默认不开。

2.3.2 共享内存说明

U-Boot 与 OP-TEE 通信时，数据需放在共享内存中，可以通过 TEEC_AllocateSharedMemory() 来申请共享内存，但各个平台共享内存大小不同，建议不超过 1M，若超过则建议分割数据多次传递，使用完需调用 TEEC_ReleaseSharedMemory() 释放共享内存。

2.3.3 测试命令

测试安全存储功能，需进入 U-Boot 串口命令，执行：

```

\ \ \
=> mmc testsecurestorage
\ \ \

```

该测试用例将循环测试安全存储读写功能，当硬件使用 emmc 时将测试 rpmb 与 security 分区两种安全存储方式，当硬件使用 nand 时只测试 security 分区安全存储。

2.3.4 常见错误打印

```

\ \ \
"TEEC: Could not find device"
\ \ \

```

没有找到 emmc 或者 nand 设备，请检查 U-Boot 中驱动，或者硬件是否损坏。

```

\ \ \
"TEEC: Could not find security partition"
\ \ \

```

当采用 security 分区安全存储时，加密数据会在该分区，请检查 parameter.txt 中是否定义了 security 分区。

```
```\n\n\"TEEC: verify [%d] fail, cleanning ....\"\n\n\\`
```

第一次使用 security 分区进行安全存储时，或者 security 分区数据被非法篡改时出现，security 分区数据会全部清空。

```
```\n\n\"TEEC: Not enough space available in secure storage !\"\n\n\\`
```

安全存储的空间不足，请检查存储的数据是否过大，或者之前是否存储过大量的数据而没有删除。

2.4 TEE linux kernel 驱动

TEE linux kernel 驱动位于 security/optee_linuxdriver/与 drivers/tee/中。

2.4.1 OP-TEE V1

RK3126C/RK322x/RK3288/RK3368H/RK3328/RK3399/RK3228H 等采用 OP-TEE V1 的芯片的驱动位于 security/optee_linuxdriver/，默认均有开启。开启方法如下：

1. config 中添加以下配置：

```
CONFIG_TEE_SUPPORT=y
```

2.4.2 OP-TEE V2

RK3326/RK3308 等采用 OP-TEE V2 的芯片的驱动位于 drivers/tee/下，RK3326 默认开启，RK3308 默认不开启，开启方法如下：

1. dts 中添加如下节点：

```
firmware {\n    optee {\n        compatible = "linaro,optee-tz";\n        method = "smc";\n    };\n};
```

2. config 中添加以下两个配置：

```
CONFIG_TEE=y\nCONFIG_OPTEE=y
```

2.5 TEE 库文件

2.5.1 Android

TEE 环境相关组件在 Android 工程目录 vendor/rockchip/common/security 下（包含 V1 与 V2 版本，需根据不同平台采用不同版本文件）：

1. lib：包含 32bit 与 64bit 平台编译出来的 tee-suppllicant、libteec.so 以及 keymaster/gatekeeper 相关库文件。
2. ta：存放编译好的 keymaster/gatekeeper 等相关 TA 文件。

2.5.2 linux

TEE 环境相关组件在 linux 工程目录 external/security/bin 下（包含 V1 与 V2 版本，需根据不同平台采用不同版本文件）：

1. lib: 包含 32bit 与 64bit 平台编译出来的 tee-supplciant、libteec.so 以及其他 CA 相关库文件。
2. ta: 存放编译好的 TA 文件。

3 CA/TA 开发与测试

3.1 Android

3.1.1 目录介绍

TEE CA/TA 开发环境在安卓工程目录 external/rk_tee_user 下：

1. Android.mk: 其中决定了编译的工具和需要编译的 ca 文件。
2. host: 存放 CA 的相关源文件。
3. ta: 存放 TA 的源文件。
4. export-user_ta: 存放编译 TA 所依赖的环境。

3.1.2 编译开发说明

```
cd external/rk_tee_user/  
mm
```

编译成功后会得到相应的执行程序，执行程序分为 CA（Client Application，运行在 normal world）和 TA（Trust Application，运行在 secure world）。

CA 为普通执行文件，编译后生成于 Android 工程 out 目录下 system/bin 中，testapp 与 testapp_storage 为 RK 编写的 demo 程序。

TA 是文件名为 uuid，后缀为.ta 的文件，编译后生成于 rk_tee_user/ta 下对应的文件夹中。

TA 文件需放置到设备的 system/lib/optee_armtz（注：若无 optee_armtz 目录，则需要新建）下，再执行 CA 程序。

3.1.3 运行测试 TEE 环境

1. adb shell 进入设备
2. libteec.so 放置到/system/lib 或 lib64 目录下，tee-supplciant, testapp 放置到/system/bin 目录下，8cccf200-2450-11e4-abe20002a5d5c52c.ta 放置到/system/lib/optee_armtz 目录下。（若开机 tee-supplciant 自启动，则 tee-supplciant 和 libteec.so 不用再 push，系统中已有这两个文件）
3. 若开机未自动运行 tee-supplciant，则需手动 root 权限后台运行 tee-supplciant:

```
# tee-supplciant &
```

4. 运行 testapp，成功提示 PASS，失败提示 Fail:

```
# testapp
```

5. 若 testapp 运行通过，则 TEE 环境正常，可进行 TEE 相关开发。
6. 同时，可利用 testapp_storage 测试 Secure Storage 环境是否正常。

3.1.4 开发 CA/TA

可参考 testapp，TA 中的 Makefile 与头文件的 UUID 需要修改成新生成的 UUID。

3.2 Linux

3.2.1 目录介绍

TEE CA/TA 开发环境在 linux 工程目录 external/security/rk_tee_user 下：

1. build.sh: 编译执行脚本，编译说明请参考脚本中的注释。
2. Makefile: 其中决定了编译的工具和需要编译的 ca 文件。
3. host: 存放 CA 的相关源文件以及对应 Makefile。
4. ta: 存放 TA 的源文件。
5. export-user_ta: 存放编译 TA 所依赖的环境。

3.2.2 编译开发说明

```
cd external/security/rk_tee_user/  
./build.sh 6464 (6464 表示编译 64bit CA 与 64bit TA, 具体说明请参考 build.sh 中的注释)
```

编译成功后会得到相应的执行程序，执行程序分为 CA (Client Application, 运行在 normal world) 和 TA (Trust Application, 运行在 secure world)。

CA 为普通执行文件，编译后生成于 rk_tee_usr/out 目录下对应的文件夹中，testapp 与 testapp_storage 为 RK 编写的 demo 程序。

TA 是文件名为 uuid，后缀为.ta 的文件，编译后生成于 rk_tee_user/out/ta 下对应的文件夹中。

TA 文件需放置到设备的 lib/optee_armtz (注：若无 optee_armtz 目录，则需要新建) 下，再执行 CA 程序。

3.2.3 运行测试 TEE 环境

1. 进入设备
2. libteec.so*等库文件放置到/lib 或/lib64 目录下，tee-supplciant, testapp 放置到/usr/bin 或其他目录下，8cccf200-2450-11e4-abe20002a5d5c52c.ta 放置到/lib/optee_armtz 目录下。(若开机 tee-supplciant 自启动，则 tee-supplciant 和 libteec.so 不用再 push，系统中已有这两个文件)
3. 若开机未自动运行 tee-supplciant，则需手动 root 权限后台运行 tee-supplciant:
tee-supplciant &
4. 运行 testapp，成功提示 PASS，失败提示 Fail:
testapp
5. 若 testapp 运行通过，则 TEE 环境正常，可进行 TEE 相关开发。
6. 同理，可利用 testapp_storage 与 8dddf200-2450-11e4-abe20002a5d5c53d.ta 测试 Secure Storage 环境是否正常。

3.2.4 开发 CA/TA

可参考 testapp，TA 中的 Makefile 与头文件的 UUID 需要修改成新生成的 UUID。

4 TA 签名方法

4.1 签名 TA 过程

在编译 TA 时，编译脚本将使用 rk_tee_user/export-user_ta/keys 目录下的 default_ta.pem 密钥对 TA 镜像进行签名，该密钥为 pem 格式的 2048 长度 RSA 密钥，以下为编译脚本中签名 TA 过程：

```
SIGN = $(TA_DEV_KIT_DIR)/scripts/sign.py  
TA_SIGN_KEY ?= $(TA_DEV_KIT_DIR)/keys/default_ta.pem
```

```
$(q)$(SIGN) --key $(TA_SIGN_KEY) --in $< --out $@
```

为防止客户 A 的 TA 应用运行在客户 B 的板子上，建议客户生成一个 2048 长度 RSA 密钥，替换 rk_tee_user/export-user_ta/keys 目录下的 default_ta.pem 密钥。

4.2 验证 TA 过程

在加载运行 TA 时，TEE OS 将验证 TA 的合法性，验证通过才能正常运行 TA 应用。由于客户替换了签名 TA 的密钥，则 TEE OS 中用于验证 TA 合法性的公钥也需要随之替换，客户可以使用工具替换 TEE binary（参考第一章第一节）中的公钥。

1. Linux 下替换

```
./change_puk --teebin <TEE binary>
```

该命令将自动生成一个 2048 长度的 RSA 密钥 oemkey.pem 并保存在当前目录下，并自动使用该密钥中的公钥替换 TEE binary 中的原始公钥。

```
./change_puk --teebin <TEE binary> --key oemkey.pem
```

使用客户指定的密钥中的公钥来替换 TEE binary 中的原始公钥，密钥长度须 2048 长度。

2. windows 下替换

打开 Windows_change_puk.exe 点击“生成 oemkey.pem”按钮生成并保存密钥。

选择刚刚生成的密钥和镜像，点击修改公钥。

由于 Windows_change_puk.exe 会调用 BouncyCastle.Crypto.dll 第三方库，请确保 BouncyCastle.Crypto.dll 与 Windows_change_puk.exe 在同一目录下。

5 TA 调试方法

当 TA 出现异常时会打印如下信息。

```
user TA data-abort at address 0x8888

fsr 0x00000805  ttbr0 0x6846c46a  ttbr1 0x6846806a  cidr 0x2

cpu #0          cpsr 0x00000030

r0 0x60000013    r4 0x001007b8    r8 0x68471754    r12 0x000000ab
r1 0x0000003a    r5 0x00200da9    r9 0x68415491    sp 0x00100720
r2 0x00000031    r6 0x001005a0    r10 0x00000000   lr 0x0020265f
r3 0x00008888    r7 0x00100728    r11 0x00000000   pc 0x00200104

Status of TA 8cccf200-2450-11e4-abe20002a5d5c52c (0x68467450) (active)
- load addr : 0x200000  ctx-idr: 2
- code area : 0x68700000 1048576
- stack: 0x68800000 stack:2048
DBG [0x0] TEE-CORE:get_fault_type:455: [abort] abort in User mode (TA will panic)
DBG [0x0] TEE-CORE:user_ta_enter:465: tee_user_ta_enter: TA panicked with code
0xdeadbeef
```

图 5-1 TA 异常 log 信息

图中 pc 0x00200104 就是异常位置。进入 rkdemo 目录下，输入下面命令

```
arm-eabi-objdump -S 8cccf200-2450-11e4-abe20002a5d5c52c.elf | less
```

得到反汇编信息，由于 TA 的运行地址从 2M 位置开始，所以在反汇编信息中搜索 104（PC - 0x200000），得到如下图反汇编信息，图中红色就是异常位置。

```

e8:      4b3f      ldr      r3, [pc, #252] ; (1e8
<TA_InvokeCommandEntryPoint+0x128>)
ea:      447b      add      r3, pc
ec:      9300      str      r3, [sp, #0]
ee:      4b3f      ldr      r3, [pc, #252] ; (1ec
<TA_InvokeCommandEntryPoint+0x12c>)
f0:      447b      add      r3, pc
f2:      4618      mov      r0, r3
f4:      215e      movs     r1, #94 ; 0x5e
f6:      2202      movs     r2, #2
f8:      2301      movs     r3, #1
fa:      f004 ff8d      bl      5018 <trace_printf>
      *(char*)0x8888 = '1';
fe:      f648 0388      movw     r3, #34952 ; 0x8888
102:     2231      movs     r2, #49 ; 0x31
104:     701a      strb     r2, [r3, #0]
      IMSG("=====2=====");
106:     4b3a      ldr      r3, [pc, #232] ; (1f0
<TA_InvokeCommandEntryPoint+0x130>)
108:     447b      add      r3, pc
10a:     9300      str      r3, [sp, #0]
10c:     4b39      ldr      r3, [pc, #228] ; (1f4
<TA_InvokeCommandEntryPoint+0x134>)
10e:     447b      add      r3, pc
110:     4618      mov      r0, r3
112:     2160      movs     r1, #96 ; 0x60
114:     2202      movs     r2, #2
116:     2301      movs     r3, #1
118:     f004 ff7e      bl      5018 <trace_printf>
```

图 5-2 TA 反汇编信息

6 内存相关说明

1. ARMv8 架构芯片中 TEE 内存分配情况如下：

2M	TEE_RAM
24M	TA_RAM
4M	SHMEM

图 6-1 ARMv8 架构 TEE 内存分配情况

说明：占用内存总共 30M，Secure OS 运行在 TEE_RAM，TA 运行在 TA_RAM 区域，共享内存占用 4M 空间。

2. ARMv7 架构芯片中 TEE 内存分配情况如下：

1M	TEE_RAM
12M	TA_RAM
1M	SHMEM

图 6-2 ARMv7 架构 TEE 内存分配情况

说明：占用内存总共 14M，TEE_RAM 和 SHMEM 区域分别是 1M。TA 运行在 TA_RAM，共享内存占用 1M 空间。

7 相关资料扩展

1. ARM 官方 TrustZone 白皮书：

http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.prd29-genc-009492c/PRD29-GENC-009492C_trustzone_security_whitepaper.pdf

2. GlobalPlatform 官方文档：

<https://www.globalplatform.org/specificationsdevice.asp>

该网站可下载 CA 开发 API 参考文档：TEE Client API Specification v1.0

TA 开发 API 参考文档：TEE Internal Core API Specification v1.1

以及其他架构方面参考文档。

8 注意事项

1. tee-suppllicant 需要在后台运行，CA/TA 才可实现交互。
2. 开发新的 TA 时，TA 的 UUID 需采用标准的 UUID，可用 uuidgen 命令生成。
3. 在每个 TA 的 include 目录下的头文件 user_ta_header_defines.h 中定义了堆栈的大小，堆的大小为 32KB（TA_DATA_SIZE），栈的大小为 2KB（TA_STACK_SIZE）。一般情况下最好不要去修改，若实在无法满足需求，可适当改大一些，堆的大小不要超过 1MB，栈的大小不要超过 64KB。

```
#define TA_STACK_SIZE          (2 * 1024)
#define TA_DATA_SIZE           (32 * 1024)
```